

PCN 工程变更通知单

Product / Process Change Notice

日期: 2025/06/04

件 名 Change Description		AP20P01BF 增加封装厂		PCN No.	PCN20250604001
工序别 Process		外型别 Package		品种别 Part NO.	
生效日期 Effective Date		☐ 暂时变更 Temporary Change From / / To / / (YYYY/MM/DD) ☒ 永久变更 permanent Change (从提出变更之日起至下次变更之日止) From 2025 / 06 / 04 To / / (YYYY/MM/DD)			
导入型式 Executing Type		☒ 下批次变更 Next Lot Change _____ ☐ 在制品变更 WIP Change _____ ☐ 追溯库存品 Tracing the product in warehouse ☐ 出货品召回 Shipment recalled _____ ☐ 特殊需求 Special Request _____ ☐ 其它 Other _____			
变更类型及理由 Change Type&Reason		☐ 主要生产材料变更 Main Material Change			
		☒ 新生产地点/位置/加工厂承认 New Manufacturing Site/Location/Foundry Release			
		☐ 制程新增/变更 Process Release/Change			
		☐ 设备型号新增 New type Equipment Release			
		☐ 产品外观尺寸变更 Outline Specification or External View Change			
		☐ 包装方法或包装材料变更 Packing Method or Packing Material Change			
变更影响		☐ 文件修改 _____ ☐ 图面修改 _____ ☐ 其他 _____			
变更目的					
变更级别 Level		☐ 属重大变更 ☒ 属一般变更 (参照【工程重大变更定义】) To be important change To be general change (Ref, The important project change defining) ☒ 需通知客户: _____ ☐ 需通知外包商: _____ Need to notify the customer Need to notify the OEM			
变更前: 平晶微		变更后: 平晶微和信展通			
变更人: Change of person: 杨荣庆		批准(总经理): Approval (The general manager): 杨荣锋			
附件 Attached 无		共 页			
分发部门: ☒ 工程部 ☒ 品质部 ☒ 计划部 ☒ 采购部 ☒ 仓库 ☒ 人事部 ☒ 销售部					

表格编号: APM-ED-01A

PCN 工程变更通知单

Product / Process Change Notice

POD

平晶微

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

SIDE VIEW

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	NA	0.02	0.05
A2	0.18	0.20	0.25
b	0.20	0.27	0.34
D	1.95	2.00	2.05
E	1.95	2.00	2.05
D1	0.80	0.90	1.00
E1	0.90	1.00	1.10
D2	0.20	0.30	0.40
E2	0.65	0.75	0.85
L	0.20	0.25	0.30
h	0.20	0.25	0.30
e	0.65 BSC		

信展通

俯视图

侧视图

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
b	0.25	0.30	0.35
c	0.203 TTY		
D	1.95	2.00	2.05
D1	0.850	0.950	1.050
E	1.95	2.00	2.05
E1	0.800	0.900	1.000
D2	0.460	0.560	0.660
E2	0.250	0.300	0.350
E3	0.200 TTY		
e	0.65 BSC		
K	0.275 BSC		
L	0.20	0.25	0.30